



2026 年 7 月 21 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ イ コ ー
代 表 者 名 代表取締役社長 名屋佑一郎
(コード番号:6787 東証プライム)
問 い 合 せ 先 社 長 室 榮 喜 俊 介
T E L 0 4 6 7 - 7 6 - 6 0 0 1

第一回社債型種類株式の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、2026 年 7 月 21 日開催の取締役会において、当社定款第 9 条の 6 (金銭を対価とする取得条項) の規定に基づき、当社発行の第一回社債型種類株式の全部を取得すること、及び当該取得を条件として、会社法第 178 条の規定に基づき、取得後の当該株式(自己株式)の消却を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取得の内容

(1) 取得する株式の種類	第一回社債型種類株式
(2) 取得する株式の総数	70 株
(3) 株式の取得対価の内容	金銭
(4) 1 株当たりの取得価額	101,506,581 円 60 銭(注)
(5) 株式の取得価額の総額	7,105,460,712 円
(6) 取得予定日	2026 年 8 月 5 日
(7) 取得の相手方	株式会社日本政策投資銀行

(注) 上記 1 株当たり取得価額は、当社定款第 9 条の 5 の定めに基づき算出しています。

2. 消却の内容

(1) 消却する株式の種類	第一回社債型種類株式
(2) 消却する株式の総数	70 株
(3) 消却の効力発生予定日	2026 年 8 月 5 日

なお、上記消却については、上記 1. により第一回社債型種類株式を当社が取得することを条件とします。

3. 取得及び消却の理由

当社は2022年10月25日に、安定した経営基盤の下、機動的な投資戦略を可能とする財務柔軟性を確保する目的で、総額70億円の第一回社債型種類株式を第三者割当の方法で発行いたしました。当社グループは、堅調に推移している車載向け基板及びスマートフォン・タブレット基板のほか、衛星通信向け基板及びSSDを始めとする通信モジュール基板が好調に推移したことにより、収益力及び自己資本が着実に回復している状況でございます。その後も更なる収益力の増加が期待されることから、第一回社債型種類株式の優先配当に係る支払負担を低減する目的で、上記取得及び消却を実施することを決議したものであります。

4. 業績への影響

第一回社債型種類株式の取得及び消却に伴う当社及び当社連結業績への影響は軽微であります。

なお、上記取得及び消却により、当社の普通株式の発行済株式総数に変動はありません。また、第一回社債型種類株式の消却後、当社定款に定める同種類株式に関する規定の取扱い(廃止に係る定款変更)については、決定次第お知らせいたします。

以上